## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05249683 A

(43) Date of publication of application: 28.09.93

(51) Int. CI

G03F 7/039 G03F 7/004 H01L 21/027

(21) Application number: 04209404

(22) Date of filing: 15.07.92

(30) Priority:

17.07.91 JP 03201178

25.11.91 JP 03334546

(71) Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

(72) Inventor:

**MURATA MAKOTO** KOBAYASHI HIDEKAZU ISAMOTO YOSHITSUGU

**MIURA TAKAO** 

# (54) RADIATION SENSITIVE COMPOSITION

## (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent swelling and to improve developing property, pattern shapeability, adhesive property and heat resistance by containing a polymer having acid decomposable silyl group, a radioactive sensitive acid forming agent and a weak basic nitrogen contained compound.

CONSTITUTION: This composition contains the polymer having acid decomposable silyl group, the radioactive

sensitive acid forming agent and the weak basic nitrogen contained compound. The composition mainly contains the silyl contained polymer, the radioactive sensitive acid forming agent and the weak basic nitrogen contained compound and if necessary, various additives are added into the composition. A surfactant is used to improve coating property or developing property as the additive. A nonion surfactant such as polyoxyethylene lauryl ether, polyoxyethylene stearyl ether polyethyleneglycohol distearate is used as the surfactant.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平5-249683

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 3 F 7/039 7/004	識別記号 501 503	庁内整理番号	FI	技術表示簡所
H 0 1 L 21/027		7352-4M	H01L	21/ 30 3 0 1 R
	_		:	審査請求 未請求 請求項の数1(全 15 頁)
(21)出願番号	特願平4-209404		(71)出願人	000004178 日本合成ゴム株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)7月	15⊟	(72)発明者	東京都中央区築地2丁目11番24号 村田 誠
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平3-201178 平3(1991)7月17日			東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
(33)優先権主張国 (31)優先権主張番号 (32)優先日	日本(JP) 特願平3-334546 平3(1991)11月25日		(72)発明者	小林 英一 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	• •
			(74)代理人	

# (54) 【発明の名称 】 感放射線性組成物

#### (57) 【要約】

【構成】 酸分解性シリル基を有するポリマー、感放射 線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合物を含有する ことを特徴とする感放射線性組成物。

【効果】 現像液による膨潤がなく、現像性、パターン 形状、接着性、リソグラフィープロセス安定性、耐熱性 などに優れ、高解像度で高感度であり、かつエキシマレ ーザーなどの遠紫外線、シンクロトロン放射線などのX 線、電子線などの荷電粒子といった様々な放射線源に対 応できるレジスト組成物として好適な感放射線性組成物 を提供することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸分解性シリル基を有するポリマー、感放射線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合物を含有することを特徴とする感放射線性組成物。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線性組成物に関し、特にエキシマレーザーなどの遠紫外線、シンクロトロン放射線などのX線、電子線などの荷電粒子線といった放射線を用いる超微細加工に有用なレジスト組成物と 10 して好適な感放射線性組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野において、より高い集積度を得るために、最近ではサブハーフミクロンオーダーの微細加工を可能にするリソグラフィープロセスの開発が進められている。リソグラフィープロセスに使用される従来の代表的なレジストとしては、環化ゴムとビスアジド系感光剤とを使用したネガ型レジストおよびノボラック樹脂とキノンジアジド系感光剤とを使用したポジ型レジストが挙げられるが、いずれのレジストも性能の限界に達しつつあり、サブハーフミクロンオーダーでの使用には非常な困難をともなう。

【0003】すなわち、上記ネガ型レジストにおいては、現像時の膨潤により微細なパターンが接触してダメージを生じる。また、上記ポジ型レジストにおいては、例えば遠紫外線を照射した場合には、その光吸収が強すぎてパターンの断面形状が三角形になり、また例えばX線や荷電粒子線といったような、よりエネルギーの強い放射線を照射した場合には、レジストの架橋が起こりネ 30 ガ型に変わってしまい、いずれもリソグラフィープロセ\*

\*スに好適な微細パターンを得ることが困難である。これらの点を改善するために、様々な放射線源に対して使用可能なシリル基を有するポリマーを含有するパターン形成材料に関する発明がなされた(特開昭60-52845号公報参照)。しかしながら、現像性、パターン形状、接着性、リソグラフィープロセス安定性などが必ずしも充分といえるものではない。すなわち、パターンサイズが1μmより小さい領域において、現像時のスカムや現像残りが生じ(現像性不良)、パターン上部よりも下部が細い、いわゆる逆テーパー状のパターン形状になり(パターン形状不良)、現像時にレジストパターンが剥がれやすい(接着性不良)、放射線照射から放射線照射後の加熱までの時間が変わると感度およびパターン形状が変化する(リソグラフィープロセス安定性不良)などという問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来技術の課題を背景になされたもので、現像液による膨潤がなく、現像性、パターン形状、接着性、リソグラフィープロセス安定性、耐熱性などに優れ、高解像度で高感度で様々な放射線源に対応できるレジスト組成物として好適な感放射線性組成物を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、酸分解性シリル基を有するポリマー、感放射線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合物を含有することを特徴とする感放射性組成物を提供するものである。本発明において、酸分解性シリル基を有するポリマー(以下「シリル基含有ポリマー」という)としては、例えば下記一般式(I)【0006】

【化1】

式中、 $R^1$ 、 $R^2$ および $R^3$ は、同一または異なり、水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、フェニル基またはベンジル基を示し、 $R^4$ および $R^5$ は、同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、水酸基または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を示し、そして $R^6$ は水素原子またはメチル基を示す、

【0007】で表わされる繰り返し構造単位を有するポリマーが挙げられる。上記式(I)中、炭素数1~4のアルキル基は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよい。その例としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、tーブチル基などを挙げることができる。また、ハロゲン原子としては、例えばフッ素

原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などを挙げることができる。上記式 (I) で表わされる繰り返し構造単位は、下記式 (II)

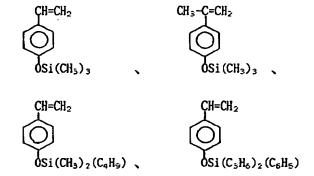
[0008]

(化2)

$$R^6$$
 $C=CH_2$ 
... (II)
 $R^4$ 
 $QS i R^1 R^2 R^3$ 

式中、R1~R6の定義は上記式(I)に同じである、

【0009】で表わされるモノマーを重合させることに 10\*【0010】 よって生成される。上記式(II)で表わされるモノマ 【化3】 ーとしては、例えば \*



【0011】などを好適なものとして挙げることができる。

【0012】本発明におけるシリル基含有ポリマーは、 前記一般式(I)で表わされる繰り返し構造単位のみで 構成されていてもよいし、またその他の繰り返し構造単 位を含んでいてもよい。このその他の繰り返し単位としては、例えば下記一般式 (III) - a、 (III) - bおよび (III) - c 【0013】

$$R^{10}$$
 $-C-CH_2 R^7$ 
 $R^6$ 
 $R^{10}$ 
... (III) - a

式中、R7、R8およびR9は、同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、 水酸基、アミノ基、炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~4のアルコ キシ基を示し、そしてR10は水素原子またはメチル基を示す、

$$R^{12}$$
-C-CH<sub>2</sub>- ... (III) - b
C=0
 $OR^{11}$ 

式中、R<sup>11</sup>は炭素数1~4のアルキル基を示し、そしてR<sup>12</sup>は水素原子また はメチル基を示す、

式中、R13は水素原子、フェニル基またはヒドロキシフェニル基を示す、

【0014】で表わされる単位を挙げることができる。 よび炭素数1~4のアルキル基としては、上記式(I) について記載したものと同じものを挙げることができ る。炭素数1~4のアルコキシ基としては、直鎖状であ っても分岐鎖状であってもよく、例えばメトキシ基、エ トキシ基、t-ブトキシ基などを好ましいものとして挙 げることができる。

【0016】また、上記式 (III) - b中の炭素数1 【0015】上記式(III)ーa中、ハロゲン原子お 30 ~4のアルキル基としても、上記式 (I) について例示 したものと同じものを挙げることができる。上記式 (I II) -a、(III) -bおよび(III) -cで表 わされる繰り返し単位は、それそれ下記式(IV)a、(IV) -bおよび(IV) -c [0017]【化5】

$$R^{10}$$
  $C=CH_2$  ... (IV) - a

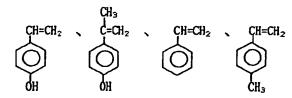
式中、R7~R10の定義は上記式(II)-aに同じである、

$$R^{12}$$
  $C=CH_2$  ...  $(IV) - b$   $C=0$   $0R^{11}$ 

式中、R11およびR12の定義は上記式(III)-bに同じである、

式中、R13はの定義は上記式 (II) - cに同じである、

【0018】で表わされるモノマーを重合させることに \* 【0019】 より生成される。上記式 (IV) - aで表わされるモノ 【化6】 マーとしては、例えば \*



【0020】などで表わされるものを好適なものとして 挙げることができる。上記式(IV)-bで表わされる モノマーとしては、例えば

[0021] 【化7] ※【0022】などで表わされる化合物を挙げることができる。また、上記式(IV) - cで表わされるモノマーとしては、例えば 【0023】 【化8】

【0024】などで表わされる化合物を挙げることがで きる。また、例えば無水マレイン酸、ビニルピリジン、 ビニルピロリドン、ビニルイミダゾール、ビニルアニリ ン、フマロニトリル、アクリルアミド、アクリロニトリ ルなどのモノマーのビニル基が開裂した構造に相当する 繰り返し単位も、上記一般式(III)-a~(II I) - cで表わされる繰り返し単位と同様に好適である が、特に一般式(III)ーaで表わされる繰り返し単 位が好ましい。本発明のシリル基含有ポリマーにおける 前記一般式 (I) で表わされる繰り返し構造単位の含有 10 ルボニル基などで保護して重合を行い、その後にそれら **量は、その他の繰り返し構造単位により一概に決定でき** ないが、通常、15モル%以上、好ましくは20モル% 以上である。15モル%未満では、パターン形成に充分 な効用を来さない場合がある。

【0025】本発明のシリル基含有ポリマーの好ましい 分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC)で測定したポリスチレン換算重量平均分子量 (以下「Mw」という)が10,000~300,00 \* \* 0、特に好ましくは25,000~150,000であ る。本発明のシリル基含有ポリマーの合成は、特開昭6 0-37549号公報に記載されているように、対応す るシリル基含有モノマーを重合して得ることもできる し、フェノール性ビニルポリマーにシリル基を導入して 得ることもできる。後者の場合、「Macromole cules」1989, 22, 509-516などに記 載されているように、対応するモノマーのフェノール性 水酸基を、t-ブチル基、アセチル基、t-ブトキシカ の保護基を加水分解して、フェノール性ビニルポリマー

10

【0026】本発明において、特に好ましいシリル基含 有ポリマーは、上記一般式(I)で表わされる繰り返し 構造単位および下記一般式(V)

[0027] 【化9】

を得る方法が好ましい。

... (V)

式中、R14およびR15は、同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子また は炭素数1~4のアルキル基を示し、そしてR16は水素原子またはメチル基 を示す、

つ一般式(I)で表わされる繰り返し構造単位および一 般式 (V) で表わされる繰り返し構造単位の比率が20 ~70:80~30、特に25~60:75~40であ り、Mwが25,000~300,000、特に好ましく は25,000~150,000のポリマーである。上記 式(V)中、ハロゲン原子および炭素数1~4のアルキ ル基としては、上記式(I)について記載したものと同 じものを挙げることができる。これらのシリル基含有ポ リマーは、単独であるいは混合して用いられる。

【0029】次に、本発明に使用される感放射線性酸形 40 成剤は、放射線照射により酸を発生する化合物であり、

【0028】で表わされる繰り返し構造単位を有し、且 30 例えば特開昭60-115932号公報、特開昭60-37549号公報、特開昭60-52845号公報、特 開昭63-292128号公報、特開平1-29333 9号公報などに開示されている化合物、例えば下記のオ ニウム塩、②ハロゲン含有化合物、③o-キノンジアジ ド化合物、**④**ニトロベンジル化合物、**⑤**スルホン酸エス テル化合物、⑥スルホン化合物などを例示することがで きる。

①オニウム塩;下記式で表わされる化合物。

[0030]

【化10】

式中、Xは、SbF6、AsF6、PF6、BF4、CF3CO2、C1O4、

$$C F_3 S O_5$$
  $O_5$   $O_$ 

 $R^{17}\sim R^{19}$ は、同一または異なり、水素原子、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基であり; $R^{20}$ は水素原子、アミノ基、アニリノ基、炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基であり; $R^{21}$ は炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基であり;そして $R^{22}$ は水素原子、アミノ基、アニリノ基、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基を示す、

【0031】②ハロゲン含有化合物;下記式で表わされ\* 【0032】る化合物。\* 【化11】

式中、 $R^{23}$ はトリクロロメチル基、フェニル基、メトキシフェニル基、ナフチル基またはメトキシナフチル基であり; $R^{24}\sim R^{26}$ は、同一もしくは異なり、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1\sim 4$ のアルコキシ基または水酸基を示す、

【0033】③o-キノンジアジド化合物;下記式で表 【0034】 わされる化合物。 50 【化12】

式中、Ar<sup>1</sup>は、 - (0D)<sub>n</sub> または (0D)<sub>n</sub>であり、

Dは水素原子またはキノンジアジドスルホニル基を示し、mまたはnは0~3の整数を示す、

または

式中、Ar²は、-〈〇〉 または 〈〇〉-Ç-〈〇)—NHD であり、 CH<sub>3</sub>

Dは水素原子またはキノンジアジドスルホニル基を示す、

【0035】**④**ニトロベンジル化合物;下記式で表わさ \* 【0036】 れる化合物。 \* 【化13】

式中、 $R^{27}$ は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基であり、pは $1\sim3$ の整数であり、 $R^{28}$ は水素原子またはメチル基であり、

 $R^{30}$ は水素原子または炭素数 $1\sim4$ のアルキル基であり、そして $R^{31}$ は炭素数 $1\sim4$ のアルコキシ基である、

【0037】 ⑤ スルホン酸エステル化合物;下記式で表【0038】わされる化合物。【化14】

式中、R<sup>32</sup>およびR<sup>35</sup>は、同一もしくは異なり、水素原子または炭素数1~4のアルキル基であり、R<sup>33</sup>およびR<sup>34</sup>は、同一もしくは異なり、水素原子、炭素数1~4のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数6~20のアリール基または置換もしくは非置換の炭素数7~20のアラルキル基である、

式中、 $R^{36}$ は水素原子または炭素数 $1\sim4$ のアルキル基であり、 $R^{37}$ および  $R^{36}$ は、同一もしくは異なり、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基または置換もしく は非置換の炭素数 $6\sim2$ 0のアリール基であるか、または $R^{37}$ と $R^{36}$ は互い に結合して環を形成していてもよい、

#### または

式中、R<sup>39</sup>はメチル基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、フェニル基、トリル基、シアノフェニル基、トリクロロフェニル基またはトリフルオロメチルフェニル基を示す、

【0039】 **⑥**スルホン化合物;下記式で表わされる化 \* 【0040】 合物。 \* 【化15】

式中、Yは -C- または -SO<sub>2</sub>- であり、R $^{40}$ ~R $^{45}$ は、同一もしくは異なり、 炭素数1~4のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 $^{7}$ ~20のアラル キル基またはハロゲン原子であり、そしてmは $^{9}$ ~3の整数である、

【0041】感放射線性化合物を表わす上記式中、炭素数1~4のアルキル基およびハロゲン原子としては、上記式(I)について記載したものと同じものを、炭素数1~4のアルコキシ基としては、上記式(III) - a について記載したものと同じものを挙げることができ

る。置換もしくは非置換の炭素数6~20のアリール基としては、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、アミノフェニル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、ピレニル基などを好ましいものとして挙げることができる。置換もしくは非置換の炭素数7~20

のアラルキル基としては、例えばベンジル基、フェナシ ル基、アンスリルメチル基などを好ましいものとして挙 げることができる。また、キノンジアジドスルホニル基 としては、1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホ ニル基、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニ ル基、1,2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホニル 基 1,2-ナフトキノンジアジド-6-スルホニル 基、2,1-ナフトキノンジアジド-5-スルホニル基 および2,1ーナフトキノンジアジドー4ースルホニル 基などを好ましいものとして挙げることができる。

【0042】これらの感放射線性酸形成剤のなかでも、 オニウム塩が好ましい。就中、好ましい感放射線性酸形 成剤は、トリフェニルスルホニウムトリフルオロアセテ ート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、ジフェニルヨードニウム 1ーピレニルス ルホネート、ジフェニルヨードニウム4 - ジフェニルア\* \*ミノスルホネートおよびジフェニルヨードニウム 9, 10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネートであ る。これらの感放射線性酸形成剤は、単独であるいは湿 合して用いられる。

【0043】感放射線性酸形成剤の使用量は、シリル基 含有ポリマー100重量部に対し、通常、0.1~20 重量部 好ましくは0.5~10重量部である。0.1重 量部未満では感度が低下する傾向があり、一方20重量 部を超えると現像性が悪化する傾向がある。また、本発 明に使用される弱塩基性含チッ素化合物としては、下記 に示す一般式(i)で示される化合物または一般式(i i)~(v)の少なくとも1種の構造を分子内に有する 化合物である。

[0044]【化16】

式中、R<sup>44</sup>、R<sup>45</sup>およびR<sup>46</sup>は、同一または異なり、水素原子、炭素数1~ 6のアルキル基、炭素数1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6のヒドロ キシアルキル基、または炭素数6~20の置換もしくは非置換のアリール基 であり、ここでR45とR46は互いに結合して環を形成してもよい、

$$-N - C = N - ... (ii)$$

$$= C - N = C - ... (iii)$$

$$= C - N - ... (iv)$$

$$R^{48} = R^{49}$$

$$R^{47} - C - N - C - R^{50} ... (v)$$

式中、 $R^{47}$ 、 $R^{48}$ 、 $R^{49}$ および $R^{50}$ は、同一または異なり、炭素数 $1\sim6$ の アルキル基を示す、

【0045】上記式(i)および(v)中、炭素数1~ 6のアルキル基は、直鎖状であっても分岐鎖状であって もよく、例えば上記式(I)について例示したものおよ びその他のnーペンチル基、n-ヘキシル基およびシク ロヘキシル基を好ましいものとして挙げることができ る。

【0046】炭素数1~6のアミノアルキル基として は、アミノエチル基、アミノブチル基、アミノヘキシル 基などを好ましいものとして挙げることができる。ま た、炭素数  $1 \sim 6$  のヒドロキシアルキル基としては、ヒ 50 ン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-

ドロキシエチル基、ヒドロキシブチル基などを好ましい ものとして挙げることができる。炭素数6~20の置換 もしくは非置換のアリール基としては、感放射線性酸形 成剤について記載したものと同じものを例示することが できる。

【0047】上記式(i)で示される化合物の具体例と しては、アンモニア、トリエチルアミン、トリプロピル アミン、トリブチルアミン、アニリン、N-メチルアニ リン、N,Nージメチルアニリン、2ーメチルアニリ

トロアニリン、1-ナフチルアミン、2-ナフチルアミン、ジフェニルアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペキサメチレンジアミン、ピロリジン、ピペリジンなどを挙げることができる。

【0048】上記式(ii)を分子内に有する化合物の 具体例としては、イミダゾール、4ーメチルイミダゾー ル、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール、チアベン ダゾールなどを挙げることができる。

【0049】上記式(iii)を分子内に有する化合物の具体例としては、ピリジン、2-メチルピリジン、4 10-エチルピリジン、1-メチルー4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、ニコチン酸アミド、ジベンゾイルチアミン、四酪酸リボフラビンなどを挙げることができる。

【0050】上記式(iv)を分子内に有する化合物の具体例としては、4,4' ージアミノジフェニルメタン、4,4' ージアミノジフェニルエーテル、3,4' ージアミノジフェニルエーテル、4,4' ージアミノベンソフェノン、4,4' ージアミノジフェニルアミン、2,2ービス(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)ー2-(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)プロパン、1,4-ビス[1-(4-アミノフェニル)プロパン、1,4-ビス[1-(4-アミノフェニル)ベンゼン、1,3-ビス[1-(4-アミノフェニル)ベンゼンなどを挙げることができる。

【0052】好ましい弱塩基性含チッ素化合物は、上記式(i)で示されるアニリン、Nーメチルアニリン、N, Nージメチルアニリン、4ーメチルアニリン、ジフェニルアミンおよびピペリジン;上記式(ii)の構造を分子内に有するイミダゾール、およびチアベンダゾール;上記式(ii)の構造を分子内に有する2-(1ーエチルプロピル)ピリジン、ニコチン酸アミド、ジベンゾイルチアミンおよび四酪酸リボフラビン;上記式(iv)の構造を分子内に有する4,4′ージアミノジフェニルメタン、および4,4′ージアミノジフェニル

エーテル;および上記式(v)の構造を分子内に有する 2-(3,5-ジーtーブチルー4-ヒドロキシベンジル)-2-n-ブチルマロン酸ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチルー4-ピペリジル)である。これらの弱塩基性含チッ素化合物は、単独であるいは混合して用いられる。

【0053】弱塩基性含チッ素化合物の使用量は、シリル基含有ポリマー100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部であり、0.001重量部未満ではパターン形状および接着性が悪化する傾向があり、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0054】本発明の組成物は、前記シリル基含有ポリ マー、感放射線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合 物を主成分とするが、必要に応じて種々の添加剤を配合 することができる。このような添加剤としては、例えば 塗布性、現像性などを改良するための界面活性剤を挙げ ることができる。この界面活性剤としてはポリオキシエ チレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ 20 ルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポ リオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオ キシエチレンノニルフェノールエーテル、およびポリエ チレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコー ルジステアレートなどのノニオン系界面活性剤;市販品 としては、例えばエフトップEF301、同EF30 3、同EF352 〔新秋田化成 (株) 製〕、メガファッ クF171、同F173 (大日本インキ (株) 製)、フ ロラードFC430、FC431 [住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG710、サーフロンSー 382、同SC101、同SC102、同SC103、 同SC104、同SC105、同SC106 [旭硝子 (株) 製) などのフッ素系界面活性剤、オルガノシロキ サンポリマーKP341 [信越化学工業(株)製]や、

【0055】界面活性剤の使用量は、シリル基含有ポリマー、感放射線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合物100重量部に対し、通常、2重量部以下である。また、その他の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定剤、消泡剤などが挙げられる。本発明の組成物は、シリル基含有ポリマー、感放射線性酸形成剤および弱塩基性含チッ素化合物、さらに必要により配合される各種添加剤を、それぞれ必要量、溶剤に溶解させることによって、例えば固形分濃度が5~50重量%に調製され、通常、例えば孔径0.2μm程度のフィルターで濾過して使用される。

アクリル酸系またはメタクリル酸系 (共) 重合体である

ポリフローNo. 75、No. 95 [共栄社油脂化学工業

(株)製)などが用いられる。

【0056】この際に使用される溶剤としては、例えば エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリ 50 コールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプ

ロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール ジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエ ーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソル ブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエー テルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケ トン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン酸 10 メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒド ロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸 エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メチ ルブタン酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3 ーメチルー3ーメトキシブチルアセテート、3ーメチル -3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチル-3 ーメトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキ シプロピン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル、Nーメチルピロリドン、N,N-ジメチルホルムア ミド、N,N-ジメチルアセトアミドなどを挙げること ができる。

【0057】また、これらの溶剤には、必要に応じてベ ンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、ジエチレ ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノエチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロ ン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息 香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、 フェニルセロソルブアセテートなどの高沸点溶剤を添加 することもできる。

【0058】本発明の組成物は、上記の溶液の形でシリ コンウエハーなどの基板上に塗布し、乾燥することによ ってレジスト膜を形成する。この場合、基板上への塗布 は、回転塗布、流し塗布、ロール塗布などにより行われ る。形成されたレジスト膜には、微細パターンを形成す るために部分的に放射線が照射される。用いられる放射 線は特に制限はなく、例えばエキシマレーザーなどの遠 紫外線、シンクロトロン放射線などのX線、電子線など の荷電粒子線などが、使用される感放射線性酸形成剤の 種類に応じて用いられる。

【0059】本発明の組成物においては、レジスト膜の みかけの感度を向上させるために、放射線照射後に加熱 を行うことが好適である。この加熱条件は、組成物の配 合組成、各添加剤の種類によって異なるが、通常、30 ~200℃、好ましくは50~150℃である。次い で、行われる現像に使用される現像液としては、例えば 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、 ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア 50 シアントラセン-2-スルホン酸ジフェニルヨードニウ

水、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミ ン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メチ ルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエ タノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、ピロー ル、ピペリジン、コリン、1.8 -ジアザビシクロ〔5. 4.0] - 7 - ウンデセン、1,5 - ジアザビシクロ 〔4.3.0〕 - 5 - ノナンなどを溶解したアルカリ性水 溶液を使用することができる。

【0060】また、この現像液には、水溶性有機溶剤、 例えばメタノール、エタノールなどのアルコール類や界 面活性剤を適宜添加したアルカリ性水溶液を現像液とし て使用することもできる。また、前記アルカリ性水溶液 からなる現像液で現像したのちは、水でリンスし、乾燥 する。

[0061]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく 説明するが、本発明はこれらに限定されるものではな い。実施例中、各種の特性は、次のようにして評価し 20 た。

# 現像性

走査型電子顕微鏡を用い、現像後のスカムや現像残りの 程度を調べた。

## パターン形状

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの方形状断 面の下辺長Aと上辺長Bを測定し、0.85≦B/A≦ 1である場合をパターン形状が良好であると判断した。 ただし、パターン形状が裾を引いていたり、逆テーパー 状になっている場合は、B/Aが上記範囲に入っていて も不良と判断した。

## 【0062】接着性

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの剥がれの 程度を調べた。

#### Mw

30

40

\_\_\_\_ 東ソー (株) 製、GPCカラム (G2000HxL2本、 G3000HxL1本、G4000HxL1本) を用い、流 量1.0ml/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラ ム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準 とするゲルパーミエーションクロマトグラフ法により測 定した。

#### 【0063】実施例1

ポリ(4 -ヒドロキシスチレン)(Mw=25,00 0) 120gを、イミダゾール70gの存在下にジオキ サン溶媒中でトリメチルクロロシランと30℃で4時間 反応させた。反応生成物を水に滴下して析出したシリル 基含有ポリマーを、真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥し た。得られたポリマーを 1H-NMRで測定した結果、 一般式(I)で表わされる繰り返し構造単位は55モル %であった。このポリマー20gと9,10-ジエトキ

ム塩 1 g および 4 -メチルアニリン 0.5 g を 2 -ヒドロキシプロピオン酸エチル 8 0 g に溶解した後、孔径  $0.2 \mu$  mのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。

0.2μmのフィルターで磁適して組成物溶液を得た。 【0064】得られた組成物溶液を、シリコンウエハー上にスピンコートした後、90℃で3分間ベーキングを行って、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜に、パターンマスクを密着させて、15wの低圧水銀灯(波長=254nm)で2分間照射した後、100℃で2分間の放射線線照射後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で120秒間現像し(露光部分を溶解除去)、次いで水で30秒間リンスした。その結果、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

# 【0065】 実施例2

ポリ ( $\alpha$ -メチルー4-ヒドロキシスチレン) (Mw=40,000) 39gを、イミダゾール21gの存在下にジオキサン溶媒中でエチルジメチルクロロシランと30℃で4時間反応させた。反応生成物を水に滴下して析出したシリル基含有ポリマーを、真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥した。得られたポリマーを $^1$ H-NMRで測定した結果、一般式(I)で表わされる繰り返し構造単位は45モル%であった。このポリマー20gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート1gおよび4,4 $^\prime$ -ジアミノジフェニルメタン0.05gを2-ヒドロキシプロピオン酸エチル80gに溶解した後、0.2 $\mu$ mのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。

【0066】得られた組成物溶液を、シリコンウエハー上にスピンコートした後、90℃で3分間ベーキングを行って、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜に、パターンマスクを密着させて、波長248nmのKrFエキシマレーザーを20mJ・cm-2照射した後、実施例1と同じ方法で放射線照射後ベーク、現像およびリンスを行ったところ、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

#### 【0067】 実施例3

4-ヒドロキシスチレン(A)と $\alpha-$ メチルスチレン(B)とからなる共重合体  $\{(A):(B)(重量比)=9:1$ 、 $Mw=25,000\}$  24gを、ジオキサン溶媒中でヘキサメチルジシラザンと90で4時間反応させた。反応生成物を水に滴下して析出したシリル基含有ポリマーを、真空乾燥器にて40でで一晩乾燥した。得られたポリマーを1H-NMRで測定した結果、一般式(I)で表わされる繰り返し構造単位は60モル%であった。このポリマー20gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート1gおよび2-(1)

ーエチルプロピル)ピリジン0.1gを2-ヒドロキシプロピオン酸エチル80gに溶解した後、孔径 $0.2\mu$ mのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。

【0068】得られた組成物溶液を、シリコンウエハー上にスピンコートした後、90℃で3分間ベーキングを行って、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜に、3μC・cm<sup>-2</sup>の電子線(ビーム径=0.25μm)で描画した後、実施例1と同じ方法で放射線照射後ベーク、現像およびリンスを行ったとこ 3、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

## 【0069】実施例4

実施例1と同様にして形成したレジスト膜を用い、該レジスト膜にパターンマスクを密着させ、100mJ・cm<sup>-2</sup>のX線を照射した後、実施例1と同じ方法で放射線 照射後ベークおよびリンスを行ったところ、0.5μm のラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

# 【0070】実施例5

実施例1で合成したシリル基含有ポリマー20gとトリ フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート 0.6g、ニコチン酸アミド0.05gを、3-メトキシ プロピオン酸メチル80gに溶解した後、孔径0.2μ mのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。得られた 組成物溶液を、シリコンウエハー上にスピンコートした 後、100℃で2分間ベーキングを行って、膜厚1.0 μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜に、 ステッパーを用いて、波長248nmのKrFエキシマ レーザーを60mJ・cm<sup>-2</sup>照射した後、90℃で2分 間ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド水溶液で60秒間、23℃で現像し、次いで水で30 秒間リンスし、形成されたパターンを走査型電子顕微鏡 で観察したところ、0.28μmのラインアンドスペー スのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像 された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および 接着性も良好であった。さらに、露光からベークまでの 40 時間を6時間まで延長しても、パターン形状の変化は認 められなかった。

# 【0071】実施例6

実施例5において、ニコチン酸アミド0.05gに代えて、チアベンダゾール0.1gを用いた以外は、実施例5と同様に組成物溶液を調製し、同様にレジストパターンを形成させた。形成されたパターンを走査型電子顕微鏡で観察したところ、0.28μmのラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

【0072】実施例7

実施例5において、ニコチン酸アミド0.05gに代えて、ジベンゾイルチアミン0.04gを用いた以外は、 実施例5と同様に組成物溶液を調製し、同様にレジストパターンを形成させた。形成されたパターンを走査型電子顕微鏡で観察したところ、0.28μmのラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

#### 【0073】実施例8

実施例 5 において、ニコチン酸アミド 0.05 gに代えて、2-(3,5-i)-t-i チルー4-t ドロキシベンジル) -2-n-i チルマロン酸ビス(1,2,2,6,6-i ものペンタメチルー4-t ピペリジル)(チバガイギー社製、TINUVIN144)0.1 gを用いた以外は、実施例 5 と同様に組成物溶液を調製し、同様にレジストパターンを形成させた。形成されたパターンを走査型電子顕微鏡で観察したところ、 $0.28 \mu m$ のラインアンドスペースのポジ型パターンがパターン形状が良好な状態で解像された。また、現像液による膨潤もなく、現像性および接着性も良好であった。

## 【0074】実施例9

ポリ (4-ヒドロキシスチレン) 54g (0.45mo 1)をジオキサン300g中に溶解して、ヘキサメチルジシラザンを添加し、還流下6時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したシリル基含有重合体を真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥した。得られたシリル基含有重合体は、Mw=65,000、1H-NMR測定からフェノール性水酸基の65%がトリメチルシリルオキシ基で置換された構造(一般式(I)/一般式 30 (III)=65/35)であった。

【0075】このシリル基含有重合体10g、ジフェニ ルヨードニウム ジフェニルアミノスルホネート0.4 gおよびN,N-ジメチルアニリン0.05gをメチルー 3-メトキシプロピオネート31.2gに溶解した後、 孔径0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を得 た。得られた組成物溶液を、シリコンウエハー上に塗布 した後に、110℃で2分間ベーキングを行い、膜厚 1.0μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト 膜にパターンマスクを密着させて、波長248ヵmのK rFエキシマレーザーを30mJ·cm<sup>-2</sup>照射した後、 80℃で2分間放射線照射後ベークを行い、テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、25℃ にて現像し、次いで水で30秒間リンスした。その結 果、0.4 µmのラインアンドスペースのポジ型パター ンが解像された。このレジストパターン断面はSEM観 察によると長方形状の形状をしており、またこのレジス トパターンを130℃のホットプレート上で2分間加熱 したところ、パターン形状の変化は認められなかった。 【0076】実施例10

26

ポリ(4-ヒドロキシスチレン) 24gをイミダゾール 14gの存在下ジオキサン溶媒中でトリメチルクロロシランと30℃にて4時間反応させた。この反応生成物を水に滴下して析出したシリル基含有重合体を、真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥した。得られたシリル基含有重合体は、Mw=65,000、 $^1H-NMR測定の結果からフェノール性水酸基の<math>65\%$ がトリメチルシリルオキシ基で置換された構造(一般式(I) /-般式(I I) =65/35)であった。

10 【0077】このシリル基含有重合体20g、ジフェニルヨードニウム-9,10ージエトキシアントラセンー2ースルホネート1gおよびイミダゾール0.1gをジエチレングリコールジメチルエーテル80gに溶解した後、0.2 $\mu$ mのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。得られた組成物溶液をシリコンウエハー上に塗布した後、90℃で3分間ベーキングを行って膜厚1.0 $\mu$ mのレジスト膜を形成した。

【0078】形成したレジスト膜にパターンマスクを密着させて、15wの低圧水銀灯(波長=254nm)で2分間照射した後、100℃で2分間の放射線線照射後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間現像し、次いで水で30秒間リンスした。その結果、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンが解像された。このレジストパターン断面はSEM観察によると長方形状の形状をしており、またこのレジストパターンを130℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

## 【0079】 実施例11

ポリ (α-メチルーヒドロキシスチレン) 26gをイミダゾール14gの存在下ジオキサン溶媒中でエチルジメチルクロロシランと30℃にて4時間反応させた。この反応生成物を水に滴下して析出したシリル基含有重合体を、真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥した。得られたシリル基含有重合体は、Mw=50,000、1H-NMR測定の結果からフェノール性水酸基の60%がエチルジメチルシリルオキシ基で置換された構造(一般式(I)/一般式(III)=60/40)であった。

【0080】このシリル基含有重合体20g、ジフェニ40 ルヨードニウム ピレニルスルホネート1gおよびピペリジン0.05gを2ーヒドロキシプロピオン酸エチル80gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を得た。得られた組成物溶液をシリコンウエハー上にスピンコートした後、90℃で3分間ベーキングを行って膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。形成したレジスト膜にパターンマスクを密着させて、波長248nmのKrFエキシマレーザーを20mJ・cm<sup>-2</sup>照射した後、実施例1と同じ方法で放射線照射後ベーク、現像およびリンスを行ったところ、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンが解像された。

このレジストパターン断面はSEM観察によると長方形状の形状をしており、またこのレジストパターンを130℃のホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

## 【0081】 実施例12

4-ヒドロキシスチレン(A)とスチレン(B)との共重合体(A:B=9:1(モル比))24gをジオキサン溶媒中でヘキサメチルジシラザンと90℃にて4時間反応させた。この反応生成物を水に滴下して析出したシリル基含有重合体を、真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥10した。得られたシリル基含有重合体は、Mw=30,000、1H-NMR測定の結果からフェノール性水酸基の67%がトリメチルシリルオキシ基で置換された構造(一般式(I)/一般式(III)=67/33)であった。

【0082】このシリル基含有重合体20g、トリフェ ニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート1g およびトリエチルアミン0.07gを2-ヒドロキシプ ロピオン酸エチル80gに溶解した後、0.2μmのフ ィルターで濾過して組成物溶液を得た。得られた組成物 20 溶液をシリコンウエハー上にスピンコートした後、90 ℃で3分間ベーキングを行って膜厚1.0 µmのレジス ト膜を形成した。その後、 $3 \mu \text{C} \cdot \text{cm}^{-2}$ の電子線(ビ - ム径: 0.25 μm) で描画した後、実施例1と同じ 方法で放射線照射後ベーク、現像およびリンスを行っ た。その結果、0.5 μmのラインアンドスペースのポ ジ型パターンが解像された。このレジストパターン断面 はSEM観察によると長方形状の形状をしており、また このレジストパターンを130℃のホットプレート上で 2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められ 30 なかった。

# 【0083】比較例1

組成物溶液の調製において、4ーメチルアニリンを配合\*

\*しない以外は、実施例1と同様にして組成物溶液を調製し、この組成物溶液を用いて、実施例1と同様にして評価したところ、0.4 μmのラインアンドスペースのポジ型パターンは、逆テーパー状(B/A=3)となり、5本のラインのうち、2本に剥がれが認められた。 【0084】比較例2

28

組成物溶液の調製において、4,4′ージアミノジフェニルメタンを配合しない以外は、実施例2と同様にして組成物溶液を調製し、この組成物溶液を用いて実施例2と同様にして評価したところ、0.4μmのラインアンドスペースのポジ型パターンは逆テーパー状(B/A=2)となり、5本のうち1本に剥がれが認められ、また現像残りが観察された。

# 【0085】比較例3

組成物溶液の調製において、ニコチン酸アミドを配合しない以外は、実施例5と同様にして組成物溶液を調製し、この組成物溶液を用いて実施例5と同様に評価したところ、5 m J・c m<sup>-2</sup>照射した場合に0.3 5 μ mのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン上部において庇が張り出すような形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を6時間とした場合には、表面に不溶層が形成し、パターンを解像することができなかった。

#### [0086]

【発明の効果】本発明の感放射線性組成物は、現像液による膨潤がなく、現像性、パターン形状、接着性、リソグラフィープロセス安定性、耐熱性などに優れ、高解像度で高感度であり、かつエキシマレーザーなどの遠紫外線、シンクロトロン放射線などのX線、電子線などの荷電粒子といった様々な放射線源に対応できる集積回路製造用レジスト組成物として好適な感放射線性組成物を提供することができる。

フロントページの続き

# (72)発明者 三浦 孝夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内